



2026年 8 月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 マ イ ク ロ ニ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 谷 川 正 義
(コード番号6871東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 長 片 山 ゆ き
(TEL. 0422-21-2665)

業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、2026年 5 月13日に公表した業績予想を下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正について

2026年12月期第 3 四半期（累計）連結業績予想数値の修正（2026年 1 月 1 日～2026年 9 月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	71,600	21,900	21,400	15,200	392.11
今回発表予想（B）	74,200	22,400	23,100	16,300	420.47
増減額（B－A）	2,600	500	1,700	1,100	
増減率（％）	3.6	2.3	7.9	7.2	
（ご参考）前期第 3 四半期実績 （2025年12月期第 3 四半期）	50,412	11,300	11,273	7,084	183.02

2026年12月期通期連結業績予想数値の修正（2026年 1 月 1 日～2026年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	—	—	—	—	—
今回発表予想（B）	103,800	31,400	32,000	23,000	593.31
増減額（B－A）	—	—	—	—	
増減率（％）	—	—	—	—	
（ご参考）前期実績 （2025年12月期）	70,173	16,542	17,100	12,063	311.53

修正の理由

当社グループが属する半導体市場の直近の事業環境及び需要動向等を踏まえて業績予想を精査した結果、前回公表の2026年12月期第 3 四半期累計連結業績予想を見直すこととしました。また、新たに2026年12月期通期連結業績予想を開示いたします。

第 3 四半期累計の業績予想につきましては、メモリ向けプローブカードの需要増加に対応した増産の前倒しなどが寄与し、前回予想を上回る見通しとなりました。

通期連結業績につきましては、生成AIに関連したメモリ半導体市場の拡大に対応した当社生産能力の増強により、前期実績から売上高、営業利益共に増加を見込んでおります。

2. 配当予想の修正について

	年間配当金（円）				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想	—	—	—	—	—
今回修正予想	—	—	0.00	178.00	178.00
当期実績	0.00	0.00	—		
前期実績 (2025年12月期)	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00

修正の理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。期末配当予想につきましては、今回新たに開示した2026年12月期通期連結業績予想の他、配当性向などを総合的に勘案の上、1株当たり178円を予定しております。

- (注) 1. 当社グループは、各四半期の決算発表時点で2四半期先の業績予想を開示しております。
2. 上記の業績予想等は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以上